



2026 年 7 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社アドバンテスト
代表者名 代表取締役兼経営執行役員社長 Group C00
津久井 幸一
(コード番号 6857 東証プライム)
問合せ先 経営執行役員 CFO
高田 寿子
(TEL: 03-3214-7500)

通期連結業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、2026 年 4 月 27 日に公表いたしました連結業績予想を下記のとおり修正いたしましたのでお知らせいたします。

記

●業績予想の修正について

2027 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正(2026 年 4 月 1 日～2027 年 3 月 31 日)

	売上高	営業利益	税引前利益	当期利益	親会社の所有者に帰属する当期利益	基本的 1 株当たり 当期利益
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	円 銭
前回発表予想(A)	1,420,000	627,500	629,000	465,500	465,500	641.61
今回修正予想(B)	1,714,000	846,000	891,000	660,000	660,000	911.64
増減額(B-A)	294,000	218,500	262,000	194,500	194,500	
増減率(%)	20.7	34.8	41.7	41.8	41.8	
(ご参考)前期実績 (2026 年 3 月期)	1,128,610	499,120	516,720	375,353	375,353	515.15

修正の理由

暦年 2026 年の半導体市場は、AI 関連半導体が引き続き成長を牽引し、1 兆ドルを超える規模になると見込まれています。半導体テスト市場においても、AI 関連半導体の生産数量の増加及びさらなる複雑化を背景に、過去最大規模になる見通しです。特に推論用 AI 半導体向けのテスト需要は、当社グループの 2026 年 4 月時点の想定を大きく上回ると見込んでいます。これらの見通し及び当第 1 四半期連結累計期間の業績進捗を踏まえ、当連結会計年度の通期連結業績予想を上記のとおり修正します。

※ 将来の事象に係る記述に関する注意

この発表文には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積り及び予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているもの又は暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知及び未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

以 上